顯像型防焊油墨 Photoimageable Solder Resist Ink

R-500 ICG 系列 (2 液型 / 液態感光防焊油墨)

R-500 ICG Series (2 component / liquid photoimageable solder mask)

- (1) 油墨不易龜裂。
- (2) 具有優良耐鍍(化)金性。
- (3) 具有優良的 PCT 特性。
- (4) 與封裝樹脂密著性佳。

- (1) Excellent in crack resistance.
- (2) Electrolytic / Electroless gold plating resistance.
- (3) Excellent in PCT.
- (4) Adhesion to molding compound.

特性(Specification):

系列名稱(Product name) 項目 (Item)		R-500 ICG 系列
顏色 (Color)		綠色 green
硬化劑 (Hardener)		ICHD
混合比率 (Mixing ratio)		主劑 0.75: 硬化劑 0.25 main agent 0.75: hardener 0.25 (by weight)
黏度(主劑) / (25℃、R 型黏度計 5r.p.m 值) Viscosity (main agent) / (R-type viscometer 5min ⁻¹ /25℃)		160∼220 PS
固成份 (Solid Content)		65~75 wt%
比重 (混合後) (Density (mixture))		1.3 ± 0.2
最大預烤範圍* (Tack dry window)*		80°C* 50 mins. Max.
曝光量 (能量計: ORC UV351) (Exposure (detector : ORC UV351))		500~700 mJ /cm² (油墨上 / on solder mask)
混合後使用期限 (Pot life)		24 小時 (25℃以下暗處保存) 24 hours after mixing (Stored at dark place , 25℃ or below)
保存期限 (Shelf life)		製造後 6 個月 (25℃以下暗處保存) 6 months after production (Stored at dark place, 25℃ or below)
項目 (Items)	試驗條件 (Test method)	結果 (Test result)
鉛筆硬度 (Pencil Hardness)	廠內方法 OWI0805-018A	4∼5H
密著性 (Adhesion)	廠內方法 OWI0805-016A	100 / 100
焊錫耐熱性 (Solder heat resistance)	260°C · 10 sec · 3 cycles	O.K.
耐酸性 (Acid resistance)	10vol% H ₂ SO ₄ 20°C 20 min	O.K.
耐鹼性 (Alkaline resistance)	10wt% NaOH 20°C 20 min	O.K.
耐溶劑性 (Solvent resistance)	PGM-Ac 20°C 20 min	O.K.
絕緣電阻	IPC CLASS 3 method	初始值 (Initial):2.9×10 ¹³ Ω
(Insulation resistance)	IPC B Pattern	處理後 (Conditioned):2.9×10 ¹² Ω
耐燃性 (Flammability)		UL94V-0 (R-500AA / HD-5AA)

^{*}最大預烤範圍:以1% Na₂CO₃、30°C 、90 秒、2.0Kg/cm²顯影。

^{*}Tack dry window: Developed by 1% Na₂CO₃(aq)、30°C 、90 秒、2.0Kg/cm²。